

## 吸収分割公告

下記会社は吸収分割して甲は乙の電子モジュール事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継させることにいたしました。

効力発生日は平成 22 年 8 月 2 日であり、甲及び乙の株主総会の承認決議は平成 22 年 6 月 29 日に予定しております。

この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から 1 箇月以内にお申し出下さい。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

(甲) 下記のとおりです。

(乙) <http://www.hdk.co.jp/>

平成 22 年 6 月 29 日

東京都中央区晴海一丁目 8 番 11 号  
(甲) 株式会社住友金属マイクロデバイス  
代表取締役 北村 悦夫

富山県富山市下大久保 3158 番地  
(乙) 北陸電気工業株式会社  
代表取締役 津田 信治

### 第 9 期決算公告

平成 22 年 6 月 29 日

東京都中央区晴海一丁目 8 番 11 号  
株式会社住友金属マイクロデバイス  
代表取締役 北村 悦夫

貸借対照表の要旨 (平成 22 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
流動資産	7,413,869	流動負債	6,724,210
固定資産	2,044,279	(うち賞与引当金)	(92,477)
		固定負債	190,784
		(うち退職給与引当金)	(139,911)
		株主資本	2,543,153
		資本金	450,000
		資本剰余金	1,970,242
		資本準備金	1,970,242
		利益剰余金	122,910
		利益準備金	11,700
		その他利益準備金	111,210
		(うち当期純利益)	(880,297)
資産合計	9,458,149	負債・純資産合計	9,458,149